

# 卓上型半自動ハードカプセル充填装置 Capsugel Mini Filling Equipment 100

## CMF100



カプセル自動  
装填装置

CMF100は、ハードカプセル充填の  
効率化にむけた新しい卓上型の  
半自動充填装置です。

ハードカプセル自動装填・分離  
および結合機能装備



カプセル結合装置

## ■ 高い生産性

- ・ 1時間に6,000～9,000個のカプセルを充填
- ・ 粉末ロスが少なく、高い収率が可能

## ■ 充填作業の効率化を実現

- ・ 簡単な操作で、一連の作業が完了
- ・ 連続作業の負荷を軽減

## ■ 幅広いカプセルサイズに対応

- ・ カプセルサイズ: 00el, 00, 0, 1, 2, 3, 4, 5
- ・ DBcaps® カプセルサイズ: AAel, AA, A, B, C, D, E

## ■ GMP対応が可能

## ■ 簡単なサイズ交換

- ・ チェンジパーツ(オプション品)の利用により、サイズ変更が可能
- ・ サイズ交換部品数が少なく、部品取り付け微調整も不要

## ■ 高い信頼性

- ・ 日本製で、細部にこだわった仕様
- ・ 装填不良および分離不良を防止する二重吸引機構を採用することで、充填時のトラブルを大幅に減少

## ■ 初期投資の軽減と省力化に貢献

- ・ AC100Vですべての機器の操作が可能
- ・ 完全自動吸引システムのため、必要時のみ附帯設備が作動

## ■ 様々なハードカプセル充填にオプションにて対応可能

- ・ 錠剤充填 \*オプション部品(錠剤充填治具)が必要になります。
- ・ 二重盲検試験用カプセル(DBcaps® カプセル)充填

## ■ カプセル自動装填装置

- ・ 能力: 9,000 カプセル / 時間
- ・ 寸法: D650 X W400 X H640 mm
- ・ 仕様: SUS / アルミ / 樹脂製  
(モータ&エア駆動)

## ■ カプセル結合装置

- ・ 能力: 9,000 カプセル / 時間
- ・ 寸法: D400 X W390 X H310 mm
- ・ 仕様: SUS / アルミ / 樹脂製  
(エア駆動)

\* 上記の生産能力は充填作業者の熟練度、充填物の密度や種類によって異なります。

## ■ ユーティリティー

- ・ 電源: AC100V 20A 1φ
- ・ 圧空: 0.6MPa以上
- ・ 真空圧: 2000L/min. 14KPa (1446mm水柱)  
(参照市販品吸引機 型式:EVC-200SCL、または相当品 / 相当ユーティリティー)

本装置の仕様は、予告なく変更することがあります。詳しくは弊社までお問い合わせください。  
カタログ表面の写真は2012年9月撮影時のものです。

カプセルのカプセル製品、充填システムおよびサービスについて、さらに詳しい情報は当社の営業担当者までお問い合わせください。

〒252-0253 神奈川県相模原市中央区南橋本4-3-36  
TEL.042-700-6700 FAX.042-700-6719

カプセル・ジャパン株式会社